

2011年6月15日

## 東日本大震災後のパワーデバイス生産再開について

3月11日に発生しました東日本大震災の影響により一時生産を停止しておりましたが、このたび本格生産再開の目途が付きましたのでお知らせいたします。

### 1. ダイオード

4月18日より原町工場\*<sup>1</sup>にて生産を再開しており、現在の生産数量は震災前の水準に戻っています。一部の製品につきましては、より安定な製品供給を目的に本年11月を目途に新工場(山梨工場)\*<sup>2</sup>で生産を行う予定です。

### 2. 高耐圧モノリシック I C

4月4日より製品出荷を再開しています。7月より生産再開し10月には従来どおりの供給が可能となる見込みです。

### 3. I G B T

4月14日より在庫および仕掛品の製品出荷を再開しています。今後の急速な需要拡大に備え、組立工場を従来の原町工場\*<sup>1</sup>から山梨工場\*<sup>2</sup>に移し、7月より本格生産再開を予定しています。10月からは生産能力を震災前の約2倍に上げる予定です。

今後とも、日立パワー半導体をご愛顧戴きます様、お願い申し上げます。

\* 1 日立原町電子工業 原町第一工場および原町第二工場 所在地：福島県南相馬郡原町区

\* 2 日立原町電子工業 山梨工場 所在地：山梨県中央市一町畑

お問合せ先

株式会社日立製作所 電力システム社 電機システム事業部

パワーデバイス本部 事業企画部【担当：原田】

東京都千代田区外神田一丁目18番13号(秋葉原ダイビル23階)

03-4564-5147